



**Fraunhofer**  
IKTS

Fraunhofer-Institut für Keramische  
Technologien und Systeme IKTS

Industrielösungen

Zerstörungsfreie Prüfung

# Inhalt

---

<b>Einleitung . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>Akkreditiertes ZfP-Zentrum . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>Ultraschallverfahren . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>Akustische Verfahren . . . . .</b>	<b>6</b>
<b>Elektromagnetische Verfahren . . . . .</b>	<b>8</b>
<b>Röntgenverfahren . . . . .</b>	<b>10</b>
<b>Optische Verfahren . . . . .</b>	<b>12</b>
<b>Advanced NDT . . . . .</b>	<b>14</b>
<b>Anwendungsbeispiele . . . . .</b>	<b>16</b>

*Titelbild: Roboterbasiertes Wirbelstrom-  
Prüfsystem für Bauteile mit komplexen  
Geometrien.*

# Zerstörungsfreie Prüfung: Lösungen im System

Die Methoden der zerstörungsfreien Bauteilprüfung und Materialdiagnostik stehen vor einer Neubewertung und einem Paradigmenwechsel im Kontext von Industrie 4.0. Neue Sensorkonzepte, robotergestützte Messungen, cloudbasierte Methoden der Datenerfassung und -verknüpfung sowie die Datenauswertung mittels KI-Methoden treiben den Wandel voran und erweitern das Einsatzspektrum.

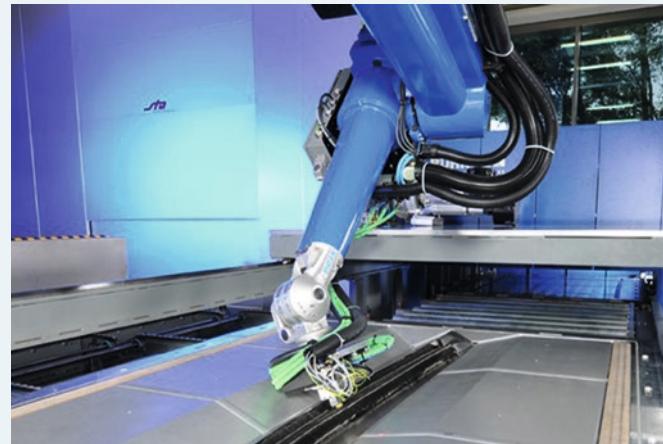
Mit den über Jahrzehnte gesammelten Erfahrungen stellt sich das Fraunhofer IKTS mit seinem Institutsteil für Materialdiagnostik diesen neuen Herausforderungen. Die aus der Keramikentwicklung stammenden IKTS-Konzepte – möglichst komplexe Wertschöpfungsketten abzudecken und Werkstoff- oder Prozessinnovationen auf Systemebene zu realisieren – kommen auch im Umfeld der Materialdiagnostik zum Tragen.

Zerstörungsfreie Methoden der Bauteilprüfung (ZfP) und Materialdiagnostik können über den gesamten Produktlebenszyklus von der Entwicklung bis zur Prüfung im Produktionsprozess zum Einsatz kommen. Dabei setzt das Fraunhofer IKTS seinen Schwerpunkt auf traditionelle Verfahren wie Ultraschall, Wirbelstrom, Röntgenprüfung und akustische Diagnostik. Diese werden mit neuen Methoden wie der Laser-Speckle-Photometrie oder der Optischen Kohärenztomographie kombiniert oder ergänzt. Wenn die bei der Prüfung erhobenen Daten mit dem dynamischen Simulationsmodell des Bauteils oder Systems verknüpft werden, kann deren Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit mit Hilfe des digitalen Zwillinges vorhergesagt werden.

Das Fraunhofer IKTS ist Teil des weltweit führenden Forschungsclusters der Dresdner Werkstoffforschung und kooperiert mit dem Netzwerk der Dresdner Mikroelektronik sowie etablierten Maschinenbauunternehmen.

## Kompetenzen

Das Kompetenzportfolio des Fraunhofer IKTS geht weit über das eines klassischen Anbieters von ZfP-Prüftechnik hinaus. Die traditionelle Stärke des Instituts – der Umgang mit rauschbehafteten Signalen – spiegelt sich zum einen auf Hardware-ebene in angepasster Sensorik und eigener Elektronik mit einem exzellenten Signal-Rausch-Verhältnis und zum anderen in einer eigenen Softwarebibliothek und dem Einsatz modernster Methoden des maschinellen Lernens wider.



*Verkettungs- und Qualitätssicherungsroboter am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt Stade mit EddyCus®-Technologie zur Faserwinkeldetektion (Quelle: DLR Stade).*

Das mathematische Know-how des Instituts und seiner Forschungspartner fließt dabei in die Algorithmenentwicklung ein und ist Grundlage für Konzepte der Sensordaten-Fusion.

Sensorentwicklungen profitieren von den Werkstoffsystemen und dem Technologieangebot des IKTS-Stammhauses. Dies umfasst sowohl Dünnschicht-, Dickschicht- und Multilayer-technologien als auch gedruckte Elektronik und keramische Sensorik für harsche Betriebsbedingungen. In den Profillinien Nanoanalytik und robuste Elektronik wird das Wissen um Versagensmodelle erarbeitet und in zuverlässige Sensorlösungen umgesetzt. Möglichkeiten der störungsfreien optischen Datenübertragung und Datenkompression durch Vorverarbeitung im Sensor runden das Profil ab.



Wälzlager mit aufgedruckten und lasergesinterten Sensoren zur Dehnungs- und Körperschallmessung, realisiert im Rahmen eines Fraunhofer-Verbundprojekts (Quelle: Fraunhofer ILT).

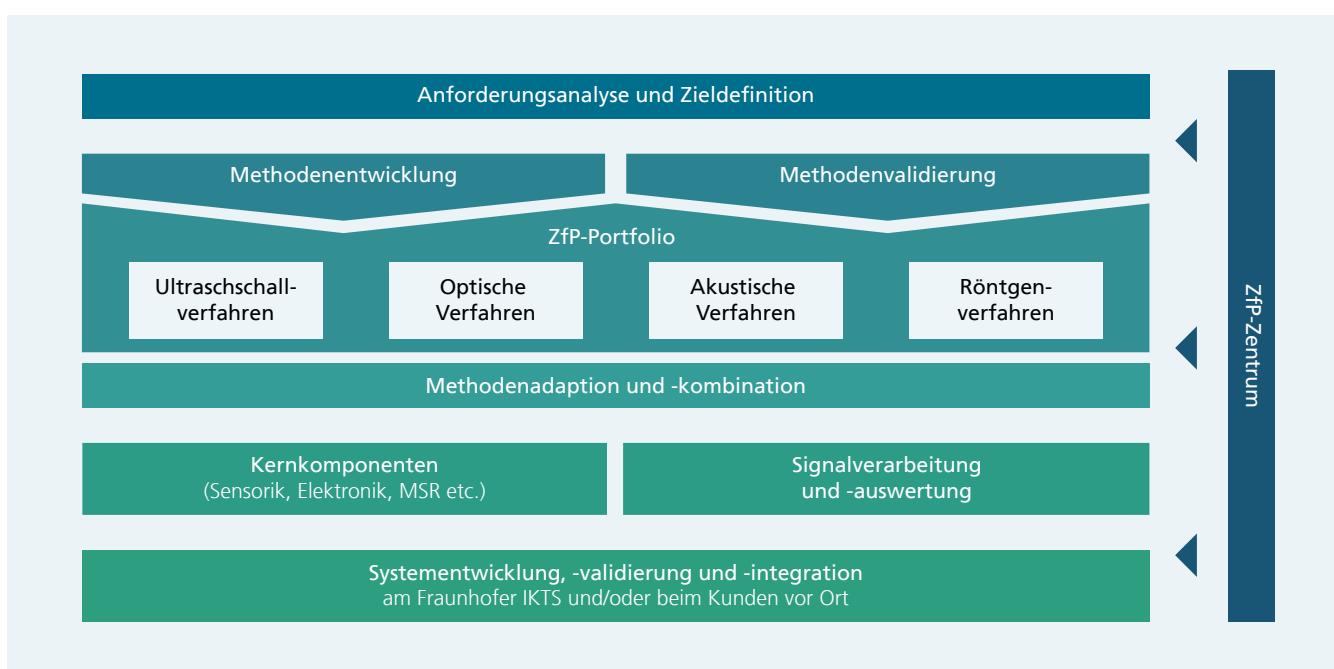
Diese technologischen Kernkompetenzen – gepaart mit dem systemischen Ansatz und vorangetrieben durch ein kreatives Team aus Wissenschaftlern, Technikern und Ingenieuren – ermöglichen es, etablierte Verfahren weiterzuentwickeln und neue Methoden für die zerstörungsfreie Prüfung zu qualifizieren.

## Leistungsangebot

Für die Kunden des IKTS bestehen je nach Aufgabenstellung und eigenen Möglichkeiten unterschiedliche Anknüpfungspunkte für Aufträge und Kooperationen. Das Projektspktrum reicht von einfachen Dienstleistungen über die punktuelle fachliche Weiterentwicklung eines Verfahrens oder kundenspezifischer Komponenten bis zur kompletten Systementwicklung.

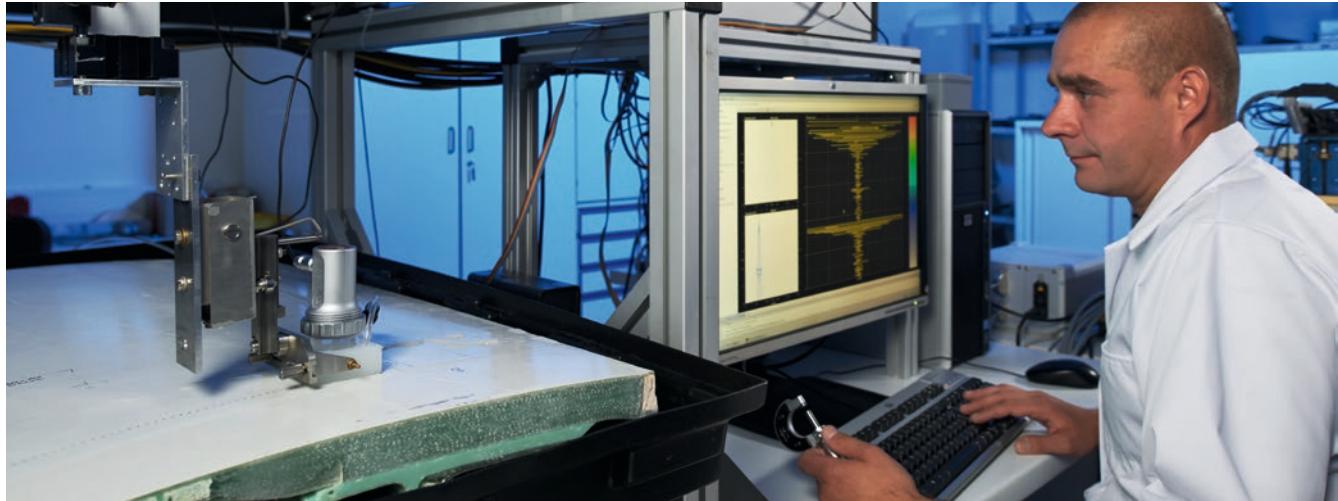
Dabei steht die klare Analyse der Fragestellung und die Demonstration der Machbarkeit am Anfang des Projekts. Machbarkeitsstudien in der frühen Entwicklungsphase reduzieren das finanzielle Risiko und sind die Grundlage aller weiteren Projektschritte. Im Ergebnis steht ein CE-zertifiziertes System sowie bei Entwicklungen aus dem Bereich Ultraschall- oder Wirbelstromprüfung eine mögliche Freigabe des Prüfprozesses über das ZfP-Zentrum. Einzelne Entwicklungs- und Umsetzungsschritte werden zwischen Auftraggeber und IKTS flexibel abgestimmt.

Erfolgreiche Hardwareentwicklungen werden über industrielle Kooperationen kommerzialisiert und können von Industrie-kunden für ihre Anwendungsfelder lizenziert werden.



# Akkreditiertes ZfP-Zentrum

---



*Durchführung von angepassten Ultraschallprüfungen im ZfP-Zentrum.*

## Neue Prüfverfahren schnell implementieren

Zur validen und reproduzierbaren Durchführung von zerstörungsfreien Prüfungen gehören Know-how und Erfahrung. Eine Vielzahl nationaler und internationaler Standards, die sich je nach Branche unterscheiden können, definieren die Randbedingungen für den Einsatz etablierter und neuer Verfahren. Gerade bei der Optimierung und Neuentwicklung von Methoden und Systemen müssen aktuelle Vorschriften eingehalten und neue Verfahren bzw. Gerätesysteme entsprechend aufgebaut werden.

Die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) hat dem Fraunhofer IKTS-ZfP-Zentrum nach DIN EN ISO/IEC 17025 die Akkreditierung für vier zerstörungsfreie Prüfverfahren ausgesprochen.

Das Fraunhofer IKTS legt größten Wert auf die Geheimhaltung und Datensicherheit. Proben und Daten lagern in zusätzlich abgesicherten Räumen mit stark eingeschränkter Zugangsmöglichkeit. Alle Mitarbeitenden des Akkreditierten ZfP-Zentrums sind sich der besonderen Geheimhaltungspflicht bewusst und werden regelmäßig geschult.

## Akkreditierungsumfang

Die Akkreditierung des ZfP-Zentrums gilt für manuelle und mechanisierte Prüfverfahren (Ultraschall-, Wirbelstrom-, Schall-emissions- und Sichtprüfung) an metallischen Bauteilen, faser-verstärkten und keramischen Werkstoffen sowie Kunststoffen.

## Kontakt

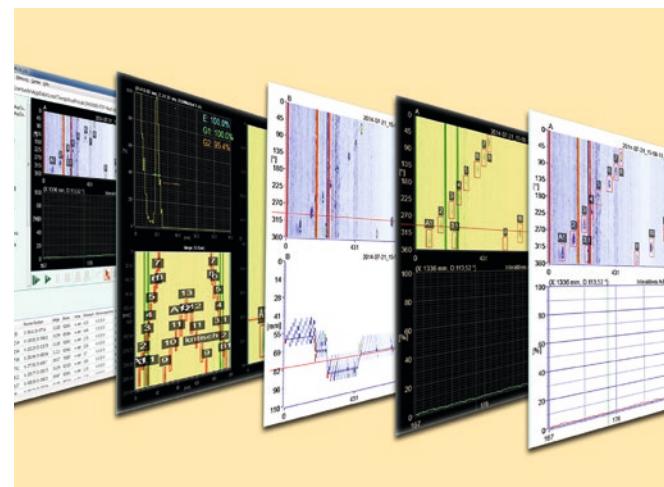
**Christoph Prüfer**  
Leiter des akkreditierten Prüflabors  
Telefon +49 351 88815-552  
christoph.pruefer@ikts.fraunhofer.de

# Ultraschallverfahren

**Ultraschall ist eines der am häufigsten eingesetzten Verfahren in der zerstörungsfreien Prüfung. Das Fraunhofer IKTS verbindet langjährige Erfahrungen in der Materialprüfung mit unikalen Kompetenzen im Bereich der Ultraschalltechnologien. Als Entwickler für industrielle Ultraschall-Prüfsysteme bietet das Fraunhofer IKTS Sensoren, Prüfelektronik, Software, Simulations- und Modellierungsdienstleistungen sowie ein ZfP-Zentrum zur Validierung und Verifizierung von Ultraschallverfahren – ein echter One-Stop-Shop für Ultraschall.**



PCUS® pro Array II: Kompakte Elektronik mit 128 parallelen Kanälen für die automatisierte Ultraschallprüfung.



PCUS® pro Lab ist eine modulare Software-Suite für die schnelle Umsetzung kundenindividueller Prüfanlagen.

## Ultraschallsensoren

Herzstück eines jeden Prüfsystems sind die Sensoren. Das Fraunhofer IKTS entwickelt Sensoren, die an die jeweiligen Geometrien, Materialien und akustischen Parameter optimal angepasst sind.

### Technische Details

- Hochleistungsultraschallwandler zur Applikation an Faser-verbundwerkstoffen (hoch- und niederfrequent, fokussiert/ nicht fokussiert, Einzelement bzw. segmentiert)
- Dice-and-Fill-Komposite
- Soft-Mold-Komposite für Frequenzbereiche von 5 bis 30 MHz, max. Wandlerabmessung 10 x 10 mm
- Siebgedruckte Ultraschallwandler für kompakte Sensorsysteme in Serienfertigung von 5 bis 30 MHz, max. Wandlerabmessung 100 x 100 mm
- Fokussierte Ultraschall-Phased-Array-Prüfköpfe
- Hochempfindliche Phased-Array-Prüfköpfe
- Hochfrequenz-Prüfköpfe (100 bis 250 MHz)

- Hochtemperatur-Prüfköpfe (bis 200 °C)
- Schallemissionssensoren

## Ultraschallelektronik

Um die maximale Leistung der Sensorik auszunutzen, stellt das Fraunhofer IKTS mit der PCUS® pro-Gerätefamilie eine leistungsfähige modulare Elektronik zur Verfügung. Das Portfolio reicht vom einfachen Ultraschall-Handprüfsystem bis zum automatisierten Ultraschall-Prüfsystem.

### Technische Details

- Modular einsetzbar und kundenindividuell anpassbar
- Kompakt und energieeffizient
- Erfüllt die jeweils relevanten Teile der Ultraschallnorm DIN EN 12668
- Für Einzelschwinger, Ein- und Mehrkanal-Prüfelektronik bis hin zu Arrays (bis 128:128) geeignet



Der SoniQ Rail Explorer für die mobile Schieneninspektion mit Ultraschall zeigt beispielhaft das Leistungsangebot des IKTS vom Prüfkonzept über Sensorik, Elektronik, Software bis hin zum robusten, industrietauglichem Prüfgerät (Quelle: Vossloh Rail Services).

## Ultraschallsoftware

Software ist zum elementaren Bestandteil bei der Entwicklung von Prüfsystemen im industriellen Umfeld geworden. Sie muss innovativ und schnell verfügbar sein, ohne an Flexibilität für zukünftige Änderungen und Erweiterungen zu verlieren. Die PCUS® pro Lab ist eine modulare Software-Suite, die angepasst auf die jeweilige Prüfaufgabe schnell und flexibel Lösungen anbietet. Die Software unterstützt die Erstellung von Parametrierungen für die Aktorik- und Sensoriksteuerung, Visualisierung und Auswertung. Im flexibel anpassbaren Revisionsystem erfolgt die Organisation und Verwaltung der Daten. Darüber hinaus lässt sie sich im Kontext von Industrie 4.0 vollständig in bestehende Fertigungskonzepte integrieren.

### Technische Details

- Intuitive Bedienung durch eine moderne, zugängliche und leicht anpassbare Benutzeroberfläche
- Professionelle Umsetzung von kundenspezifischen Anforderungen durch ein modulares Konzept im Bereich Parametrierung, Prüfablauf und Analyse
- Abbildung komplexer Prüfanforderungen an beliebigen Geometrien
- Echtzeit-Darstellung der Volumenbilder während der Datenaufnahme

## Simulation und Modellierung

Zur Optimierung von Ultraschall-Prüfsystemen sowie zur Entwicklung neuer Messansätze sind Simulationstechniken heute essenziell. Sie erlauben es, die physikalische Plausibilität des Verfahrens zu prüfen sowie die bestmöglichen Mess- und Prüfkopfparameter zu ermitteln, noch bevor der erste Messaufbau tatsächlich realisiert wird. Dies spart Zeit und Geld bei der Entwicklung und führt zu Prüfsystemen mit deutlich verbesserten Leistungsparametern.

### Technische Details

- Eigenentwickelte numerische Ultraschall-Solver (EFIT)
- Wellenphysikalische Simulation
- Berücksichtigung von Beugung, Interferenz, Modenumwandlung, Mehrfachstreuung etc.
- Isotrope und anisotrope, homogene und heterogene Materialien
- Festkörper und fluide Medien
- 2D- und 3D-Modelle
- Zeitsignale, Wellenfrontschnappschüsse, Videoanimationen

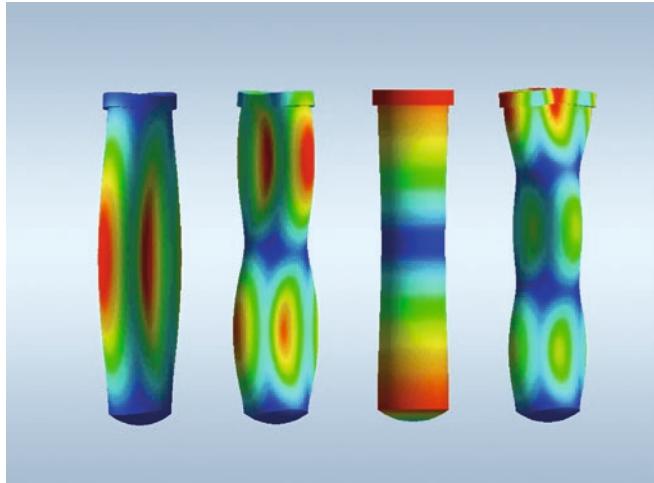
## Leistungsangebot

- Entwicklung von kundenspezifischen Sensoren
- Vermessung und Charakterisierung von Prüfköpfen
- Entwicklung von Software für Spezialanwendungen bis hin zu kompletten DIN EN 12668-konformen Prüfsystemen
- Entwicklung von Prüfelektronik für einfache Handprüfsysteme bis zu automatisierten Ultraschallprüfsystemen
- Entwicklung von anwendungsspezifischen Simulationstools
- Wissenschaftliche Beratung mit simulationsgestützten Machbarkeits- und Optimierungsstudien
- Ergebnisinterpretation
- Demonstration und Schulung

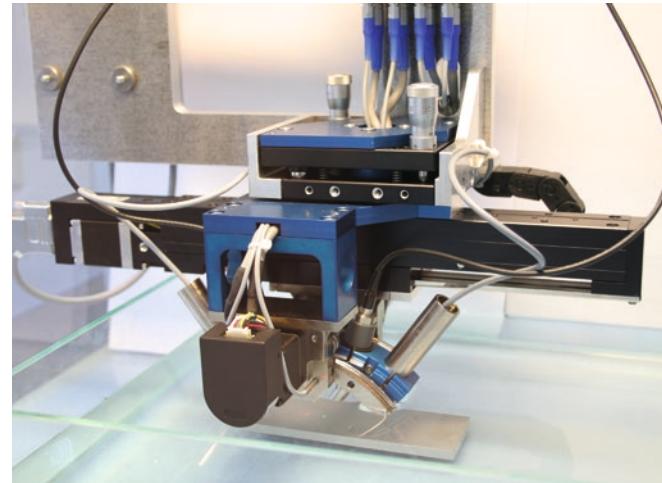
### Kontakt

Prof. Dr.-Ing. Henning Heuer  
Abteilungsleiter Prüf- und Analysesysteme  
Telefon +49 351 88815-630  
henning.heuer@ikts.fraunhofer.de

# Akustische Verfahren



Simulatorisch ermitteltes Schwingungsverhalten von keramischen Rohren für Batterieanwendungen.



Ultraschallgoniometer HUGO bei der Messung von Oberflächengradienten.

## Spezielle elasto-dynamische Verfahren

Ähnlich den Ultraschallmethoden gehören auch akustische Methoden zu den Verfahren, die eine elastodynamische Wechselwirkung im Objekt nutzen, um Aussagen über dessen Zustand zu gewinnen. Häufig ist dies mit der Abstrahlung von akustischen Signalen verbunden. Die Klanganalyse zur Erkennung rissbehafteter Bauteile wie keramischen Gebrauchsgegenständen ist weitgehend bekannt und appliziert.

Die Wissenschaftler des IKTS vertiefen einerseits diesen zunächst rein empirischen Ansatz durch eine experimentelle und modelltheoretische Schwingungsanalyse. Andererseits wird der Begriff Akustik vom Fraunhofer IKTS relativ weit gefasst und bezieht alle elastischen Deformationen und Wellen ein. So gelingt es, über die Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit elastischer Wellen von der mechanischen Spannung, letztere zu bestimmen. Sehr hochfrequenter fokussierter

Ultraschall erlaubt Abbildungen mit mikroskopischer Auflösung (Scanning Acoustic Microscopie = SAM) aus dem Volumen opaker Objekte.

Dort wo die Anwendung es erfordert, wird die Methodik weiter entwickelt, um gegebene Probleme zu lösen. Ein Beispiel ist die SAM-Tomographie, die auch bei sonst für Ultraschall schwierigen Fragestellungen eine räumliche Darstellung ähnlich der Röntgen-CT liefert. Eine weitere neuere Entwicklung ist die Abbildung von Gefügestrukturen an Oberflächen mittels streifend laufender elastischer Wellen, die optisch abgetastet werden.

Nicht immer erlaubt die verfügbare Gerätetechnik die Nutzung der neuartigen Methoden. Wo es erforderlich ist, sind die Wissenschaftler des IKTS in der Lage, geeignete Gerätetechnik zu entwickeln und dem Kunden zur Verfügung zu stellen.

## Anwendungsfelder

- Schnelle Defektanalyse in ganzen Bauteilen
- Bestimmung von Oberflächengradienten mechanischer Eigenschaften und Spannungszuständen
- Nachweis von Schichthaftung, Inhomogenitäten und Rissen

## Kontakt

### Christoph Prüfer

Leiter des akkreditierten Prüflabors

Telefon +49 351 88815-552

christoph.pruefer@ikts.fraunhofer.de

## Leistungsangebot

- Methodenentwicklung und -adaption für individuelle Prüfbedingungen
- Entwicklung und Validierung von angepassten Messsystemen
- Service- und Beratungsleistungen

## Schallemissionsanalyse

Das Fraunhofer IKTS setzt die Schallemissionsanalyse erfolgreich in der Materialprüfung ein. Damit lassen sich schnell und sicher Bereiche orten, die infolge einer äußeren Belastung eines Bauteils, z. B. durch Risswachstum, Schall emittieren. Aus der Laufzeit der Signale von den einzelnen schallemittrenden Quellen zu einer Vielzahl von Sensoren kann auf die Position der aktiven Schädigung geschlossen werden. Dies erlaubt im Nachhinein die zielgerichtete Untersuchung mit konventionellen ZfP-Verfahren bzw. bietet Möglichkeiten zur Versuchssteuerung.

Die Schallemissionsprüfung wird vor allem bei statischen Tests von Faserverbundbauteilen erfolgreich eingesetzt, da in Verbundwerkstoffen durch Faserbrüche und Delaminationsprozesse sehr starke Schallemissionen detektiert werden können. Im Rahmen dynamischer Ermüdungstests stellen das starke Umgebungsrauschen und die ungünstigen akustischen Eigenschaften der Kompositwerkstoffe große Herausforderungen dar. Um diese zu lösen, bietet das Fraunhofer IKTS ein akustisches Messsystem an, das über eine hohe Messwertdynamik und spezielle Auswerte- und Ortungsalgorithmen verfügt. Darüber hinaus ermöglicht das System die Speicherung und Bewertung der vollständigen Wellenformen. Die Verteilungen von Schallemissionsparametern liefern schon während der Tests Hinweise auf geänderte Strukturzustände und erlauben so die Anpassung der Lastkollektive.

## Technische Details

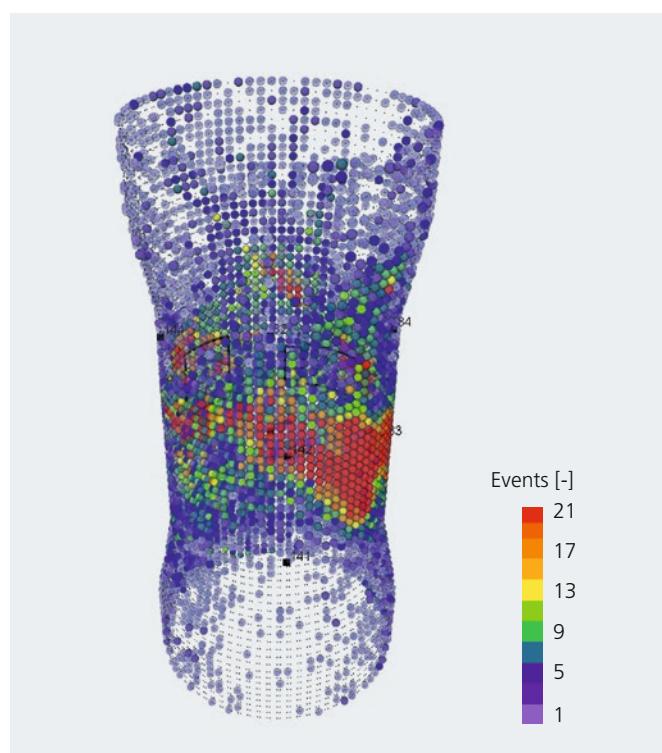
- Hohe Variabilität des Schallemissions-Messsystems durch den modularen Aufbau aus 4-Kanal-Sensorknoten
- Anpassung von institutseigener Hard- und Software an die entsprechende Messaufgabe

## Anwendungsfelder

- Entwicklung von Leichtbaustrukturen
- Integritätsprüfung von Leichtbaustrukturen unter spezifischen Last- und Umweltbedingungen

## Leistungsangebot

- Messtechnische Begleitung von statischen und dynamischen Strukturermüdungstests (von Couponproben bis Großstrukturen)
- Bereitstellung von Messequipment
- Spezifische System- und Sensorsauslegung
- Einrichtung der Messsysteme vor Ort
- Unterstützung bei der Bewertung aufgenommener Signale
- Einsatz hochauflösender ZfP-Verfahren nach Ortung der Fehlerstellen und kundenangepasste Entwicklung von akustischen Messsystemen

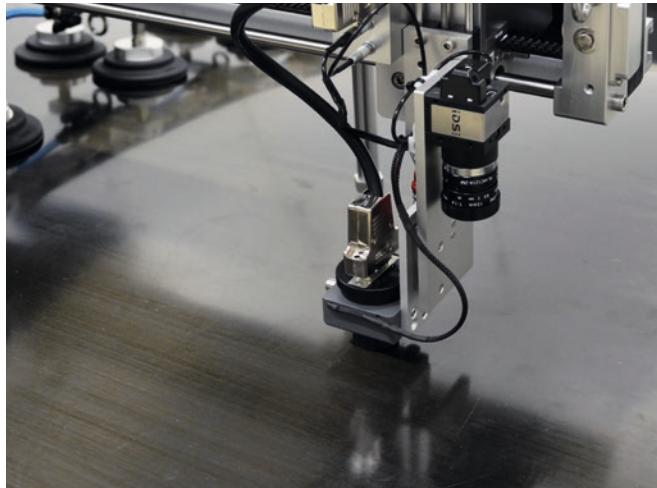


3D-Schallemissions-Ortungsplot zur Lokalisierung von Kriechschädigungen.

## Kontakt

**Dr.-Ing. Lars Schubert**  
 Abteilungsleiter Zustandsüberwachung und  
 Prüfdienstleistungen  
 Telefon +49 351 88815-533  
 lars.schubert@ikts.fraunhofer.de

# Elektromagnetische Verfahren



*Wirbelstromsystem zum Monitoring von CFK-Verbundwerkstoffen.*

## Hochfrequenz-Wirbelstromverfahren

Die Wirbelstrommethode ist ein elektromagnetisches Verfahren zur zerstörungsfreien Prüfung von metallischen Werkstoffen und nicht oder schwach leitfähigen Materialien wie Kunststoffen oder auch Keramiken. Sie ist insbesondere im Bereich des Leichtbaus – von der Luftfahrtindustrie über den Automobilbau bis hin zur Energietechnik – zu einer Schlüsseltechnologie in der Qualitätssicherung geworden, da sie sehr schnell arbeitet, ohne Koppelmittel funktioniert, keine Anforderungen an den Strahlenschutz stellt und sich problemlos in industrielle Fertigungsprozesse integrieren lässt.

Am Fraunhofer IKTS wurden die sogenannte Hochfrequenz-Wirbelstromtechnik und die abbildende Impedanzspektroskopie im Frequenzbereich von 100 kHz bis 100 MHz entwickelt, mit denen schwach elektrisch leitfähige Werkstoffklassen wie Kohlefasern und deren Komposite analysiert werden können.

Das Methoden-Know-how erstreckt sich hierbei über die gesamte Fertigungskette – von der Simulation über die Sensorik, Manipulation und Elektronik bis hin zum Gerätebau. Kundenanforderungen werden stets in angepasste Mess- und Prüflösungen überführt.

Mit der EddyCus®-Geräteplattform hat das Fraunhofer IKTS eine Technologiefamilie für den wachsenden Bedarf der Leichtbauindustrie geschaffen, die auch Nachfragen nach wirbelstrombasierten Verfahren für die Qualitätssicherung in anderen Bereichen bedienen kann.

### Technische Details

- Frequenzbereich: bis 100 MHz
- Spezielle Sensorik für Faserverbundwerkstoffe mittels rotierender Roboterbasierter Scansysteme als auch Mehrkanallösungen mittels Arraytechnologie
- Wirbelstromsystem zur individuellen Systemeinbindung (IntegrationKit)
- 2D- und 2,5D-Wirbelstrom-Scansysteme
- Roboterbasierte Wirbelstromsysteme für Freiform-Bauteile

### Anwendungsfelder

- Charakterisierung von Faserlagen und Materialeigenschaften von Kohlefaserverbundwerkstoffen
- Prüfung von Keramiken und Metallen
- Überwachung der Aushärtreaktionen von Epoxidharzen
- Charakterisierung dünner leitfähiger Schichten

### Leistungsangebot

- Entwicklung und Aufbau kundenindividueller Prüfsysteme inklusive Sensor, Hard- und Software sowie Manipulatortechnik
- Simulation zur Wirbelstromausbreitung in isotropen als auch anisotropen (CFK) Materialien

### Kontakt

**M. Sc. (NDT) Martin Schulze**  
Gruppenleiter Wirbelstromverfahren  
Telefon +49 351 88815-628  
martin.schulze@ikts.fraunhofer.de



*Schweißnahtprüfung an Tragwerksstrukturen mittels mikromagnetischem Barkhausenrauschen.*

### **Mikromagnetisches Barkhausenrauschen**

Das mikromagnetische Barkhausenrauschen ist ein Oberflächenverfahren, das ausschließlich zur Charakterisierung von ferromagnetischen Werkstoffen eingesetzt werden kann. Der Barkhauseneffekt stellt dabei eine Wechselwirkung zwischen einem eingetragenen elektromagnetischen Feld und der Mikrostruktur des Bauteils dar. So lassen sich vor allem Spannungen, Ermüdungserscheinungen aber auch Restaustenit und Zementitbildung detektieren. Das Barkhausenrauschen ist zudem neben der Röntgendiffraktion das einzige zerstörungsfreie Verfahren, mit dessen Hilfe Eigenspannungen unabhängig von der Mikrostruktur bestimmt werden können.

Die Barrieren zum Einsatz in der Praxis liegen bei diesem Verfahren hauptsächlich in der starren und recht großen Sensorik, der extremen Anfälligkeit der Prüfsysteme auf parasitäre Einflüsse sowie dem hohen Kaliberaufwand. Um diese zu überwinden, hat das Fraunhofer IKTS eine kleinere, kompaktere und robustere Prüftechnik entwickelt. Damit ist die Technologie weniger anfällig für Umwelteinflüsse. Darüber hinaus ist durch eine spezielle Sensorik ein breiterer Einsatz möglich und der Kaliberaufwand lässt sich durch eine komplexe Algorithmitik deutlich reduzieren.

### **Technische Details**

- Applikation mit Standardsensorik oder alternativ mehrachsigen Sensoren oder Stromanregung
- Übergabe der Rohdaten (Integral, Maximum, Mittelwert bzw. Koerzitivfeldstärke etc.)
- Übergabe der kalibrierten Materialeigenschaften (Härte, Spannung, Restaustenit, Zementit etc.)
- Messdienstleistungen sowie Konzeption und Aufbau individueller Prüftechnik bzw. Sensorik

### **Anwendungsfelder**

- Außeneinsätze unter rauen Umgebungseinflüssen mit Laborgeräten und robusten Handprüfgeräten
- Werkstoffcharakterisierung während des Herstellungsprozesses
- Bewertung des Spannungszustands von industriellen Großanlagen und Bauwerken

### **Leistungsangebot**

- Entwicklung kundenindividueller Sensorik und Prüftechnik
- Vermietung von Prüfsystemen
- Schulungen
- Prüfdienstleistungen

### **Kontakt**

**Christoph Prüfer**  
Leiter des akkreditierten Prüflabors  
Telefon +49 351 88815-552  
christoph.pruefer@ikts.fraunhofer.de

# Röntgenverfahren

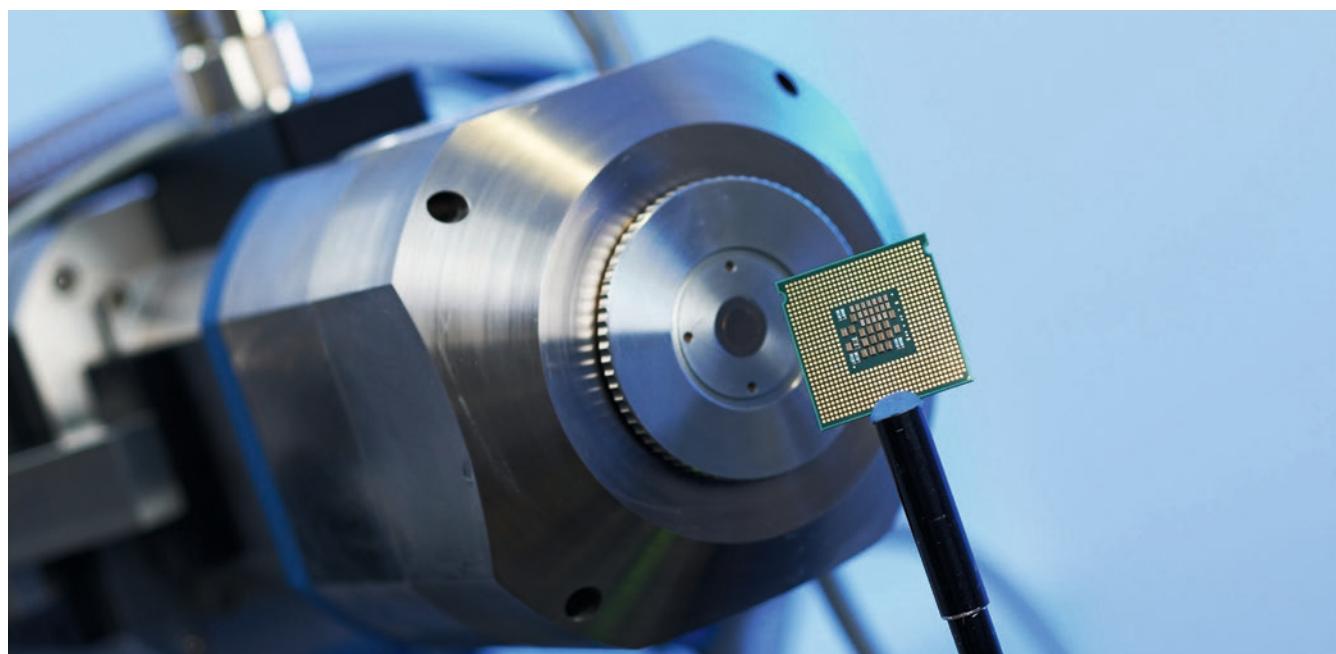
---

## Mikro-Computertomographie

Die industrielle Mikro-Computertomographie (µCT) ist ein etabliertes Analyseverfahren für technische und naturwissenschaftliche Anwendungen und wird zunehmend in der Untersuchung künstlerischer und kultureller Güter eingesetzt. Sie ist ein ideales Verfahren, um Lufteinschlüsse, Risse und andere Materialinhomogenitäten innerhalb eines beliebig geformten Objekts sichtbar zu machen. Die Mikro-Computertomographie ermöglicht eine zerstörungsfreie dreidimensionale Prüfung von Objekten mit hoher räumlicher Auflösung. Das Fraunhofer IKTS verfügt über eine Mikro-CT-Anlage, die je nach Kundenwunsch an die Prüfaufgabe angepasst wird. Dies gestattet sowohl die Untersuchung von sehr kleinen Komponenten wie Elektronikbauteilen als auch von großen Objekten wie Kunstgegenständen oder Fossilien.

## Technische Details

- 225 kV Mikrofokus-Röntgenröhre
- 2048 x 2048 Pixel-Flächendetektor
- Reale Auflösung: max. 1 µm
- Probengröße: max. 60 cm (größte Ausdehnung)
- Probengewicht: max. 6 kg



Untersuchung an einer elektronischen Baugruppe mittels hochauflösender Röntgen-Laminographie.

## Anwendungsfelder

- Material- und Produktentwicklung für die Elektronikindustrie und Medizintechnik
- Prüfung von Massenteilen
- Prüfung von archäologischen Funden und Kunstgegenständen

## Hochauflösende CT-Laminographie

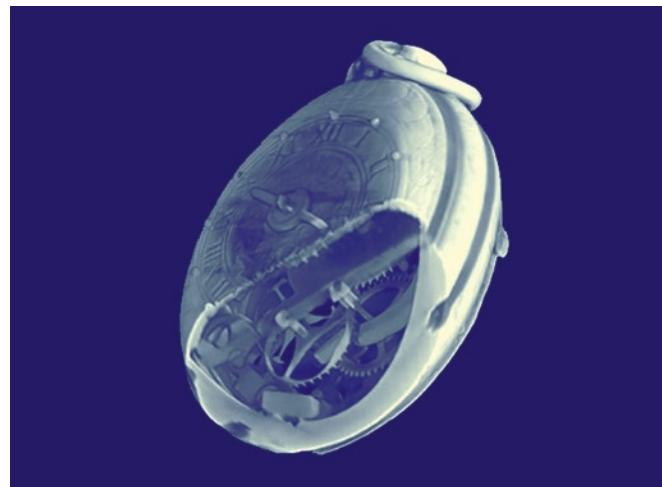
Die hochauflösende Computerlaminographie (High Resolution Computed Laminography, HRCL) ist ein neu entwickeltes Röntgentomographie-Verfahren des Fraunhofer IKTS. Es ermöglicht, kleine Bereiche insbesondere großflächiger und planarer Schaltungsträger hochauflösend und zerstörungsfrei zu untersuchen. Durch einen veränderten Messaufbau und einen optimierten Rekonstruktionsalgorithmus im Vergleich zur Mikro-CT stellt die hochauflöste Untersuchung von Leiterplatten beliebiger Größe nun kein Problem mehr dar. So können beispielsweise Steuerplatten für die Automobil- oder Leistungselektronik sowie eingebettete Systeme zerstörungsfrei und ohne Präparationsaufwand analysiert werden.

## Technische Details

- 225 kV Mikrofokus-Röntgenröhre
- 2048 x 2048 Pixel-Flächendetektor
- Reale Auflösung: max. 900 nm
- Probengröße: max. 60 cm (größte Ausdehnung), bei Prüfungen von Teilbereichen auch größer
- Probengewicht: max. 6 kg

## Anwendungsfelder

- Schnelles Sichtbarmachen von Rissen in Fügestellen elektronischer Bauteile auf deren Schaltungsträger
- Prüfung von in CFK-Platten eingebetteten Systemen



Röntgen-CT einer Einzeiger-Halsuhr, gefertigt um 1600 (Ausstellungsstück der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden).

## Röntgendiffraktion

Die Röntgendiffraktion ist ein Verfahren, mit dem das Fraunhofer IKTS die Zusammensetzung von Stoffgemischen bestimmt. Dabei wird Röntgenstrahlung an geordneten Strukturen wie Kristallen oder Quasikristallen gebeugt und die Beugungsintensitätsverteilung gemessen.

Darüber hinaus nutzt das Fraunhofer IKTS die Röntgendiffraktion für die Bestimmung von Eigenspannungen durch das Sinus $2\psi$ -Verfahren. Dabei wird die Probe in einen Reflex um einen gewissen Bereich  $\psi$  (Psi) gekippt. Um die Verteilung der Eigenspannungen über den Prüfkörper zu bestimmen, wird an verschiedenen Punkten, mindestens aber in den extremen Bereichen (Ränder, Ecken und Mitte), gemessen. Da die Textur die Ergebnisse vieler Verfahren beeinflusst, liefert auch das Sinus $2\psi$ -Verfahren nur zuverlässige Werte, wenn die zu untersuchende Schicht untexturiert ist. Deshalb werden an verschiedenen Punkten des Untersuchungsobjekts die Polfiguren für mindestens zwei verschiedene Reflexe aufgenommen. Aus den ermittelten Peak-Positionen lässt sich anschließend die Eigenspannung ableiten.

## Anwendungsfelder

- Bestimmung der Zusammensetzung von Stoffgemischen und von Eigenspannungen in der Material- und Produktentwicklung
- Studien zur Ursachenklärung bei Bauteilefehlern

## 3D-Prüfung von CFK unter Belastung

Moderne Werkstoffkombinationen wie Verbundwerkstoffe, Klebungen, gefüllte Kunststoffe, Schäume oder dergleichen können mittels Computertomographie dreidimensional detailliert geprüft werden. Damit auch Veränderungen durch Belastungen dokumentiert werden können, bedarf es einer

speziellen Probenumgebung, die verschiedene Probenaufnahmen und Belastungsszenarien ermöglicht. Eine solche Prüfmaschine wurde am Fraunhofer IKTS entwickelt. Sie ist nahezu perfekt röntgentransparent und ermöglicht eine sehr gute Zugänglichkeit des Probengebietes für qualitativ hochwertige, artefaktarme Tomographien mit hoher Auflösung.

## Technische Details

- Max. Last: 10 kN
- Proben-Ø: < 40 mm
- Max. Probenlänge: < 100 mm
- Min. Auflösung: ~ 5 µm (typ.)
- Masse: ~ 26 kg
- Höhe: ~ 950 mm

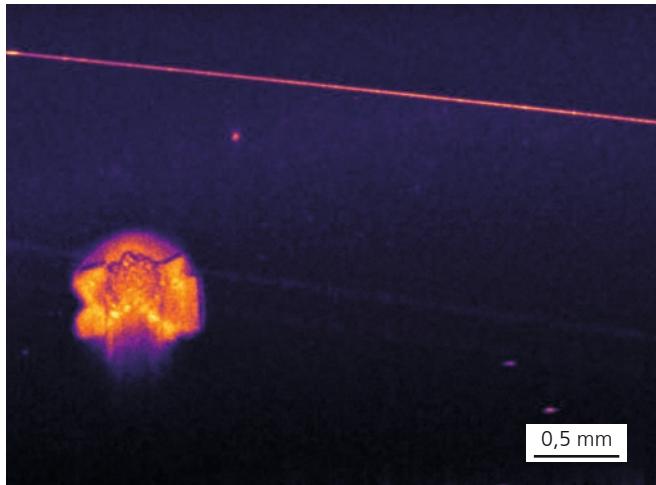
## Anwendungsfelder

- Dreidimensionales Monitoring morphologischer Veränderungen in Kompositwerkstoffen
- Belastungsmaschine zur Integration in CT-Anlagen

## Kontakt

**Christoph Prüfer**  
Leiter des akkreditierten Prüflabors  
Telefon +49 351 88815-552  
christoph.pruefer@ikts.fraunhofer.de

# Optische Verfahren



*OCT-B-Scan einer transparenten Keramik mit großem Defekt.*

## Optische Kohärenztomographie

Am Fraunhofer IKTS wird die Optische Kohärenztomographie (OCT) zur dreidimensionalen Erfassung und Abbildung von Strukturen verschiedenster Materialien wie Keramiken, Kunststoffen, Gläser, glasfaserverstärkte Kunststoffe oder biologische Materialien genutzt. Das nicht-invasive, tomographische Bildgebungsverfahren ermöglicht es, die Topographie von Oberflächen und inneren Strukturen in streuenden Medien sichtbar zu machen. Dazu wird das Untersuchungsobjekt mit breitbandigem, nahinfrarotem Licht bestrahlt und das Streulicht spektroskopisch verarbeitet.

Die Optische Kohärenztomographie erlaubt dabei Prüfungen in Echtzeit und ohne direkten Kontakt mit der Probe. Sie besticht zudem durch hohe Messgeschwindigkeiten, die die Erfassung volumetrischer Untersuchungsbereiche innerhalb weniger Sekunden ermöglicht.

Diese Vorteile qualifizieren das Verfahren als einen effizienten und kostengünstigen Ansatz zur Inline-Defekterkennung (z. B. Siegelnahprüfung) sowie zur Fremdkörperdetektion in Bulk-Materialien in verschiedenen Industriezweigen. Das Messverfahren kann für diverse Anwendungen adaptiert und für die jeweiligen Anforderungen optimiert werden.

### Technische Details

- 3D-Bildgebungsverfahren für semitransparente Materialien
- Messbereich: kundenspezifisch anpassbar
- Auflösung: < 10 µm
- Hohe Eindringtiefe: 1 bis 3 mm
- Hohe axiale Auflösung: 0,5 bis 15 µm, kundenspezifisch anpassbar
- Nicht-invasives, berührungsloses Messverfahren
- Keine ionisierende Strahlung
- Datenaufnahmerate: systemabhängig, typischer Bereich 100 bis 300 kHz

### Anwendungsfelder

Produktprüfung und Prozessüberwachung für:

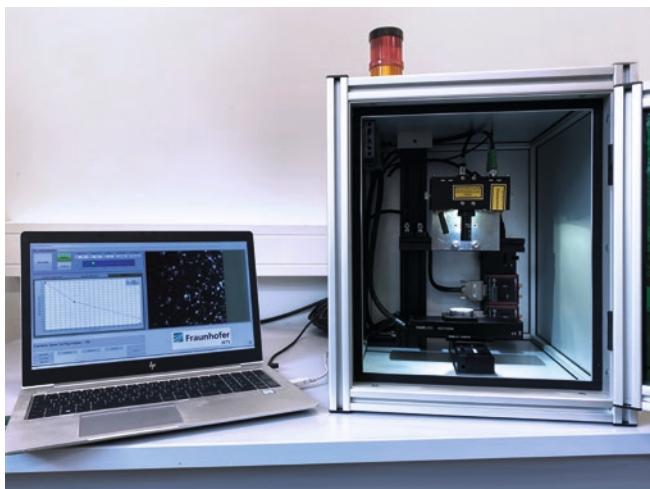
- Kunststoff- und Verpackungsindustrie
- Keramikindustrie
- Elektronikindustrie
- Additive Fertigungsverfahren
- Nahrungsmittelindustrie
- Rolle-zu-Rolle-Prozesse

### Leistungsangebot

- Statische und dynamische Schichtdickenmessung
- Dreidimensionale Strukturvisualisierung (Oberfläche und innere Struktur)
- Entwicklung kundenspezifischer Prüfsysteme
- Weiterentwicklung von Messalgorithmen und Bildauswertung
- Integration in bestehende Anlagen

### Kontakt

**Dr.-Ing. Małgorzata Kopycinska-Müller**  
Gruppenleiterin Charakterisierungsverfahren  
Telefon +49 351 88815-541  
malgorzata.kopycinska-mueller@ikts.fraunhofer.de



Automatisiertes Inline-Prüfsystem auf Basis der Laser-Speckle-Photometrie.

### Laser-Speckle-Photometrie

Die zeitaufgelöste Laser-Speckle-Photometrie (LSP) ist ein neues, am Fraunhofer IKTS entwickeltes Verfahren, mit dem Bauteiloberflächen charakterisiert werden können. Es basiert auf der Auswertung der zeitlichen Veränderung von Speckle-Mustern, die sich bei mechanischer oder thermischer Anregung der Prüfobjekte entwickeln. Dabei kann die Anregung sowohl aus dem Prozess selbst kommen (z. B. Schweißwärme) als auch durch gezieltes Einbringen (z. B. Wärme oder mechanischen Spannungen) während eines Prüfprozesses.

Das berührungslose Verfahren zeichnet sich durch einen einfachen, robusten Aufbau und im Vergleich zu konkurrierenden Messmethoden durch geringe Kosten aus. Die extrem kurzen Messzeiten prädestinieren es für den Inline-Einsatz in der industriellen Produktion und für In-situ-Messungen bei Wartungs- und Reparaturaufgaben.

Die Laser-Speckle-Photometrie verfügt über eine hohe Empfindlichkeit für Out-of-plane- und In-plane-Verschiebungen. Im Vergleich zu anderen Techniken, die sich auf die Verzerrung der gesamten Speckle-Muster oder der Fringes konzentrieren, wird bei der Laser-Speckle-Photometrie die räumlich-zeitliche Dynamik der Speckle gemessen, die durch die Intensitätsänderung jedes einzelnen Pixels im Kamerasensor hervorgerufen wird. Durch eine bestimmte Korrelationsfunktion kann die Wechselwirkung zwischen Speckle-Dynamik und dem Zustand der Probe ermittelt werden. Um Kenngrößen wie Porosität, Spannungen und Defekte zu bestimmen, wird ein kundenspezifisches Korrelationsmodell anhand von Referenzwerten, Prozessbedingungen und Werkstoffkennwerten herangezogen.

### Technische Details

- Für alle nicht spiegelnden Werkstoffe anwendbar
- Bauraumgröße: unbegrenzt, homogene Ausleuchtung einer Fläche bis  $100 \times 100 \text{ mm}^2$ , größere Flächen werden rasternd geprüft
- Laterale Auflösung:  $10 \mu\text{m}$  (Metall) bis  $70 \mu\text{m}$  (Keramik)
- Messgeschwindigkeit: 20 Messwerte/Sekunde, 30 Bilder/Minute

### Anwendungsfelder

- Prozessüberwachung schneller Fertigungsabläufe, z. B. Inline-Werkstoffcharakterisierung bei additiven Fertigungsverfahren
- Bauwerksüberwachung (Spannungen und Defekte)
- Inline-Monitoring biotechnologischer Prozesse

### Leistungsangebot

- Entwicklung kundenspezifischer LSP-basierter Prüfsysteme (Hard- und Software)
- Eigenständige Module für Labor und Wareneingangskontrollen
- Vor-Ort-Messservice
- Geometrische Vermessung von elektronischen Bauteilen
- Auftragsforschung

### Kontakt

**Dr.-Ing. Beatrice Bendjus**  
Gruppenleiterin Speckle-basierte Verfahren  
Telefon +49 351 88815-511  
beatrice.bendjus@ikts.fraunhofer.de

# Advanced NDT

**Komplexe Prüfaufgaben im Kontext von Industrie 4.0 liefern eine gewaltige Anzahl an Prozessdaten unterschiedlichen Ursprungs, die analysiert werden müssen. Mit geeigneten Ansätzen können aus vorhandenen oder dezidiert erfassten Parametern zahlreiche Zusatzinformationen gewonnen werden. Das Fraunhofer IKTS optimiert etablierte und neue ZfP-Verfahren, um Kunden gezielt Wege zur Nutzung dieser wertvollen Informationen aufzuzeigen.**

## Mustererkennung

Mit der Mustererkennung können Prüfobjekte anhand ihrer Messsignale klassifiziert werden, z. B. aktiv oder passiv gewonnene akustische Signale, Bilder oder andere Parameter wie Temperaturwerte. Das Augenmerk der Mustererkennung liegt darauf, diesen komplexen Daten eine Bedeutung zuzuordnen, z. B. »Das Zahnrad ist fehlerfrei« oder »Das Ventil hat 80 % seiner Lebenszeit erreicht«.

Das Fraunhofer IKTS besitzt seit vielen Jahren umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der Mustererkennung. Die entwickelten Algorithmen wurden bereits in vielfältigen Anwendungen, u. a. im Maschinenbau sowie in der Automobil-, Glas-, Papier-, Textil- und Uhrenindustrie, erfolgreich erprobt und eingesetzt. Zusätzlich zur PC-basierten Lösung wurde ein autarkes und modulares Gerät für mobile Messungen entwickelt, an das sich verschiedene Sensoren oder Mikrofone anschließen lassen.

## Technische Details

- Unabhängig von Prüfverfahren, Messprinzip und Art der verwendeten Sensoren
- Kombination verschiedener Sensordaten möglich

## Aufgabenstellungen

- Gut-/Schlechtanalysen
- Lebensdauervorhersagen
- Erkennung von Rissen, Einschlüssen und Einschlägen
- Verschleißmonitoring
- Zustandsüberwachung von Bauteilen, Maschinen und Anlagen
- Überwachung von Produktionsprozessen
- Vorausschauende Instandhaltung
- Anomalieerkennung



Hardwaremodul zur Mustererkennung.

## Maschinelles Lernen

Maschinelles Lernen dient als Teilgebiet der künstlichen Intelligenz dazu, aus einer vorhandenen, meist umfangreichen Datenmenge zu lernen. Dieser Prozess erfolgt nicht durch »Auswendiglernen«, sondern durch das Erkennen von Mustern und Gesetzmäßigkeiten in bekannten Beispielen, den Trainingsdaten. Im Trainingsprozess werden dazu verallgemeinerte Modelle gebildet, mit denen neue ungewöhnliche Daten klassifiziert werden können.

Das Fraunhofer IKTS verwendet dafür spezielle Maschinelernverfahren, wie Deep Learning zum Training tiefer neuronaler Netze (DNN), Expectation-Maximization-Algorithmus (EM) für Hidden-Markov-Modelle (HMM) oder konvexe Optimierung für Support-Vector-Machines (SVM). Eine besondere Trainingssoftware ermöglicht ein einfaches Lernen neuer Modelle, beispielsweise für weitere Serien des gleichen Bauteils oder vergleichbare Bauteile.



Rissprüfung an Glasflaschen mit Hilfe der akustischen Resonanzanalyse.

## Leistungsangebot

- Erkennungs- und Trainingssoftware
- Hardwaremodule
- Datenanalyse und -auswertungen
- Kundenspezifische Entwicklung von Gesamtsystemen

## ZfP-Assistenzsysteme

Einen weiteren Schwerpunkt im Kontext von Industrie 4.0 stellen Assistenzsysteme dar, die den Menschen im Umgang mit Technik unterstützen sollen. Das Fraunhofer IKTS entwickelt hierfür eine kognitive Benutzerschnittstelle zur Steuerung von Prüfsystemen. Diese ermöglicht einen natürlichsprachlichen Dialog mit dem Prüfsystem. Somit benötigt der Prüfende weder Vorwissen, noch muss er Kommandos lernen. Sie passt sich selbstständig an die Arbeitsweise des Prüfenden und an die Prüfaufgaben an. Darüber hinaus lernt sie das individuelle Nutzerverhalten und ist über verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten (z. B. Sprache) steuerbar. Damit wird Prüfenden bei einem erschwerten Zugang zum Prüfkörper oder unter komplizierten Umgebungsbedingungen (z. B. verstrahltes Umfeld) die Bedienung des Prüfgeräts erleichtert.

Die am Fraunhofer IKTS entwickelte kognitive Benutzerschnittstelle hat den Vorteil, dass sie autark ist. Sie benötigt weder Internetanbindung noch Funknetz. Zudem nutzt das Hardwaremodul keine Ressourcen des Prüfgeräts.

Die Daten werden lediglich auf dem Gerät gehalten und nicht an externe Server oder eine Cloud von Drittanbietern übertragen, was absolute Datensicherheit gewährleistet. Damit ist es auch für vertrauenswürdige und lokale Anwendungen mit sensiblen Daten geeignet.

## Technische Details

- Ohne Funknetzwerk- oder Internetverbindung einsetzbar
- Keine Übertragung der Nutzerspracheingaben an Server eines Drittanbieters
- Ermöglicht berührungslose (»hands and eyes free«) Kommunikation

## Anwendungsfelder

- Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) in:
  - Technischen Großinfrastrukturen
  - Luftfahrt
  - Industrie- und Anlagentechnik
- Mensch-Maschine-Interaktion
- Steuerung von Geräten und Anlagen

## Leistungsangebot

- Erkennersoftware
- Hardware
- Trainingssoftware
- Kundenspezifische Entwicklungen

## Kontakt

### Prof. Dr.-Ing. Constanze Tschope

Gruppenleiterin Maschinelles Lernen und Datenanalyse sowie Leiterin Fraunhofer-Projektgruppe Kognitive Materialdiagnostik an der BTU Cottbus-Senftenberg

Telefon +49 351 88815-522

constanze.tschope@ikts.fraunhofer.de

## Anwendungsbeispiele

---

### Ultraschall-Biplanar-Array

In der Ultraschalltechnik gibt es verschiedene Sensortypen, die entweder auf Einzelschwingertechnik oder auf Array-Technik basieren. Speziell für die Array-Techniken werden Hardwarelösungen mit vielen synchronisierten Kanälen benötigt, die mit steigender Kanal-Anzahl preisintensiver werden. In der Praxis werden hauptsächlich Linear-Arrays verwendet, die allerdings für einige Fragestellungen nicht geeignet sind. Matrix-Arrays stellen hier eine Alternative dar, die sich aber nur sehr schwer durchsetzt, weil allein für ein 8x8-Matrix-Array eine 64-kanalige Elektronik benötigt wird.

Die Entwicklung des sogenannten Biplanar-Arrays des Fraunhofer IKTS versucht die Performance eines Matrix-Arrays mit Hilfe von zwei kombinierten Linienarrays abzubilden, welche orthogonal zueinander ausgerichtet sind. Durch geschickte Schaltung der angeschlossenen Elektronik können verschiedene Punkte im zweidimensionalen Raum unter dem Array angesteuert und damit die Abbildungseigenschaften eines Matrix-Arrays nachgestellt werden. Der entscheidende Vorteil ist, dass mit dieser Bauform ein 8x8-Array mit nur 16 Kanälen abgebildet werden kann.

### Ultraschallprüfsysteme für Schienenfahrzeuge

Besonders hochbelastete Komponenten von Zügen und Waggons wie Achsen und Räder müssen regelmäßigen Prüfungen unterzogen werden. Das Fraunhofer IKTS entwickelt hierfür gemeinsam mit Partnern aus der Industrie Prüfsysteme auf Ultraschallbasis, wobei der Schwerpunkt auf der Software und Elektronik liegt. Die Software ist dabei so ausgelegt, dass sie intuitiv durch die Prüfenden zu bedienen ist und eine verwechslungssichere Prüfung ermöglicht. Die gängige Normung wird vollständig eingehalten. Die leistungsstarke PCUS® pro-Elektronik garantiert aufgrund der hohen Datenraten und des parallelen FPGA-Designs schnelle Prüfungen und flexible Parametrierungen.

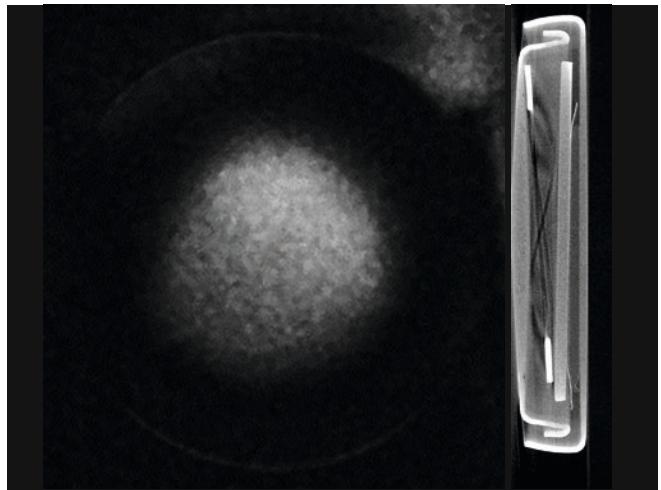
So wurde beispielsweise ein Hohlwellen-Prüfsystem für Hochgeschwindigkeitszüge entwickelt. Mit sieben Einzelschwingerprüfköpfen kann die Komponente schnell und sicher geprüft werden. Darüber hinaus wurde ein Vollwellenprüfsystem für Güterzüge auf Basis von Ultraschall-Phased-Array realisiert. Beide Systeme werden seit einigen Jahren sowohl bei der Deutschen Bahn als auch im Ausland erfolgreich eingesetzt.



Gruppenstrahler-Prüfsystem für Radsatzvollwellen mit Elektronik und Software des Fraunhofer IKTS (Quelle: Arxes-Tolina).



*EddyCus® Robot zur Prüfung von freiformbasierten Komponenten mittels Hochfrequenz-Wirbelstromtechnologie.*



*Die inhomogene Anzeige des Thermographie-Signals (links) hat seine Ursache in der unterschiedlichen Dicke des aktiven Bereichs, was die Röntgen-Tomographie (rechts) beweist.*

## **Eddycus® Robot**

Kohlefaserverbundwerkstoffe werden während ihres Herstellungsprozesses frühzeitig in komplexe Geometrien umgeformt. Dafür wurde – basierend auf der bereits entwickelten Hochfrequenz-Wirbelstromtechnologie mit 2D- bzw. 2,5D- Scansystemen für ebene Prüflinge – der EddyCus® Robot für die Prüfung von freigeformten Kohlefasergelegen entwickelt.

Die Bahnplanung für das roboterbasierte Prüfsystem kann dabei entsprechend der CAD-Daten erzeugt werden. Falls diese nicht vorliegen oder durch den Fertigungsprozess selbst starken Schwankungen unterliegen, steht beim EddyCus® Robot auch ein alternatives System zur Verfügung. Hierbei lässt sich ein unbekanntes Bauteil mit einer Streifenlichtkamera digitalisieren und daraus ein Netzmodell berechnen, auf dessen Oberfläche eine parametrische Bahnplanung durchgeführt wird. Anschließend wird der Sensor orthogonal über die Bauteilloberfläche gesteuert. Zuletzt werden die Sensormessergebnisse und die Bahndaten zu einem Rasterbild (C-Scan) zusammengesetzt.

Der EddyCus® Robot ist beispielsweise bei der Bayrischen Motorenwerke AG zur Detektion von Faserfehlern, Lagenfehlern sowie weiteren innenliegenden Defekten im Einsatz.

## **Methodenkombination für die Batteriefertigung**

Im Zuge der Dekarbonisierung sind insbesondere Lithium-Ionen-Batterien mit ihren großen Energiedichten nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Um deren Zuverlässigkeit und gewünschte Performance sicherzustellen, müssen bereits bei der Fertigung höchste Qualitätsansprüche erfüllt werden. Trotz sorgfältiger Fertigungsschritte können jedoch Zellen ausfallen bzw. nicht die nötigen Zielparameter erreichen. Eine zerstörende Untersuchung auf mögliche Ursachen ist aufwändig und bei größeren Zellen u. U. auch gefährlich.

Hochauflösende abbildende Röntgen-Verfahren haben das Potenzial, die zerstörende Prüfung zu ersetzen. Allerdings haben diese nur ein kleines Sichtfeld, so dass größere Bereiche nicht effizient untersucht werden können. Aktive Thermographie hingegen eignet sich zum Erkennen von Details und zur Identifikation verdächtiger Regionen, wobei deren Auflösung gering ist. Mit einer Kombination beider Methoden lassen sich über Thermographie identifizierte Bereiche mit Röntgenverfahren hochauflösend untersuchen.

Am Fraunhofer IKTS wurden Prüfsysteme, die beide Verfahren vereinen und somit korrelative Untersuchungen erlauben, entwickelt und stehen industriellen und öffentlichen Kunden zur Verfügung.

# Kurzporträt des Fraunhofer IKTS

---

Seit mehr als 30 Jahren demonstriert das Fraunhofer IKTS das Potenzial keramischer Werkstoffe in einer stetig wachsenden Breite von Anwendungsgebieten. Aus den Bedarfen von neun markt-orientierten Geschäftsfeldern leiten sich unsere Entwicklungsarbeiten ab – ergänzt durch eine strategische Vorlaufforschung auf höchstem wissenschaftlichen Niveau. Als Forschungs- und Technologiedienstleister entwickeln wir moderne keramische Hochleistungswerkstoffe, industrie-relevante Herstellungsverfahren sowie prototypische Bauteile und Systeme in vollständigen Fertigungslien bis in den Pilotmaßstab.

Darüber hinaus umfasst das Forschungspotfolio Kompetenzen zur Werkstoffdiagnose und -prüfung. Die Prüfverfahren aus den Bereichen Akustik, Elektromagnetik, Optik und Mikroskopie tragen maßgeblich zur Qualitätssicherung von Produkten und Anlagen bei. Unser Antrieb ist es, ganzheitliche Systemlösungen und Dienstleistungen zu entwickeln, aber auch spezifische Herausforderungen innerhalb der Prozesse unserer Partner aus Industrie und Wissenschaft zu lösen. Durch unsere Expertise in der Charakterisierung und Analyse von Werkstoffen, Bauteilen und Systemen entlang ihres Lebenszyklus verfügen wir über einen einzigartigen Datenpool, um Neuentwicklungen effizienter und schneller durchführen zu können.

Das alles qualifiziert das Fraunhofer IKTS als Anlaufpunkt für Unternehmen und Forschungspartner, um keramische Werkstoffe und zerstörungsfreie Prüfverfahren für neue Branchen, Produktideen und Märkte zu erschließen.

## Folgen Sie uns



[linkedin.com/company/fraunhoferikts](https://linkedin.com/company/fraunhoferikts)

[instagram.com/fraunhoferikts](https://instagram.com/fraunhoferikts)

[youtube.com/fraunhoferikts](https://youtube.com/fraunhoferikts)

## Kontakt

---

### Industrielösungen Zerstörungsfreie Prüfung

Christoph Prüfer  
Telefon +49 351 88815-552  
[christoph.pruefer@ikts.fraunhofer.de](mailto:christoph.pruefer@ikts.fraunhofer.de)

Fraunhofer-Institut für Keramische  
Technologien und Systeme IKTS  
Maria-Reiche-Straße 2  
01109 Dresden

